

承 諾 書

私は、組込み適塾の趣旨を理解したうえで、第8回組込み適塾に入塾します。
また、アンケートや写真、コメント等の掲載に関して、組込みシステム産業振興機構の趣旨に賛同し、掲載を承諾します。

記

氏 名 _____ 印

平成 年 月 日

会 社 名 _____

役 職 名 _____

氏 名 _____ 印